



## SMD返修工作站

### ■ 产品用途

焊接和返修拆焊SMD贴片器件、SOP、三极管、QFP、PCBA等类型的产品

### ■ 产品特点

- 双工具配置焊笔和镊夹，满足SMD贴片类器件的焊接和拆卸返修应用
- 镊夹可同时加热多个位置，快速稳定加热，可在极小空间作业
- 智能热管理，温升速度快，2秒即到350°C
- 实时显示加热过程温度曲线
- 快速补温，满足低温焊接，连续焊接温度稳定
- 自动切换模式：加热(工作)、睡眠(待机)、休眠(冷却)，延长烙铁头使用周期
- 超900种规格烙铁头，满足各种焊接工艺需求，2秒快速更换各种规格烙铁头
- USB/WLAN接口，提供联网功能，监控焊接过程和数据可追溯
- ESD认证、CE认证、QS认证

### ■ 产品规格

型号	品牌	工具类型	适配烙铁头	工具功率	额定功率	电源	温度范围	温度精度	校准范围	接地电阻	接地电压	保险丝	通讯方式	换阻方式
DDPE-2HQ	JBC	精密焊笔 T210	C210	40W	300W	AC 220V 50/60Hz	90 ~ 450°C	±1.5°C	±50°C	<2 Ω	<2mV	2A	USB / RJ12 (RS232) / 外设模块	热插拔
		小型镊夹 AM120	C120	40W										